

入札調書

契約件名	レーザー測距装置用ソフトウェア購入(下里)	契約金額	7,479,000
入札実施日	平成29年7月26日	予定価格	7,506,000
履行期限(期間)	平成29年12月22日	入札書比較価格(100/108)	6,950,000
落札業者	電応システム株式会社	調査基準価格	-
		比較価格(100/108)	-
		落札率	99.64%

	業者名	入札金額(100/108)										摘要
		第1回		第2回		第3回		第4回		第5回		
1	電応システム株式会社	1	6,925,000		落札							電子入札
2												
3												
4												
5												

入札執行者 森田 ちひろ

立会者 下谷 和彦